



RE933-07

- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Zweiseitig 35 µm Cu
- Durchkontaktiert (PTH)
- Oberfläche chem. Ni/Au mit Lötstopplack beschichtet
- Adaptionsplatine für TSSOP 32
- Pitch: 0,65 mm (240 mil)
- Lochdurchmesser 1,00 mm
- Größe 23,81 x 25,40 mm

Modul-Nr.	Pitch	mil	Pin	Größe (mm)
RE933-07	0,650 mm	22,5	32	4,400 (173 mil)